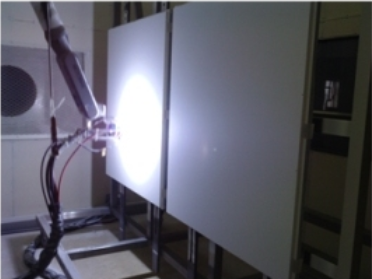
光电半导体清洗应用

光电半导体的应用主要为设备清洗，而热喷涂在该领域有两种工艺制程，分别为等离子喷涂与电弧式喷涂其应用也不太相同，以等离子喷涂来说，所喷涂的材料为氧化铝和氧化钇涂层，也就是业界所称的A Coating 和Y Coating，主要用来抵抗等离子的轰击造成腔体的损坏。另外一种电弧式喷涂的工艺则是喷涂纯铝线，使工件表面具有高粗糙度来捕捉腔体内部的带电粒子，防止这些粒子影响良率。

Arc

Plasma









****